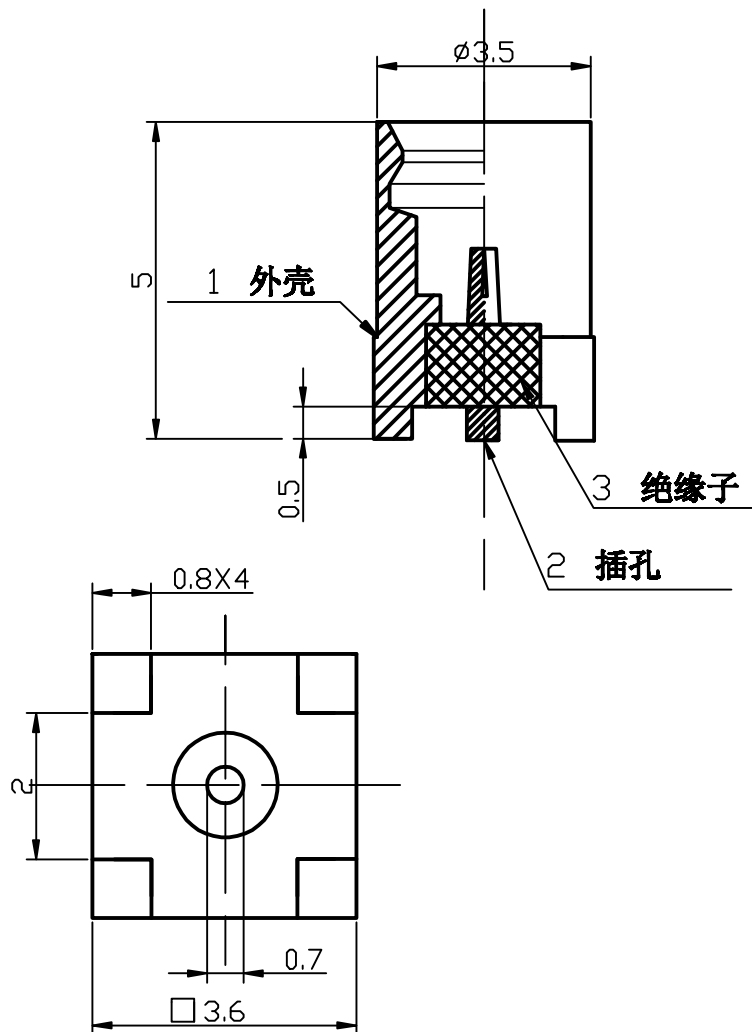


更改		变更内容	日期
序号	版本		
	E1		20200711



技术要求：

1. 温度范围：-40°C~125°C
2. 标准阻抗：50Ω
3. 频率范围：0~6GHz
4. 介质耐压：750V
5. 接触电阻：内导体 5mΩ 外导体 2.5mΩ
6. 电压驻波比：≤1.2(0~3GHz)
7. 标*为重点尺寸
8. 本体黄铜，镀金48h 盐雾，表面镀层要求光亮，均匀，无氧化，锈斑，等不良现象。

⑦	1				
⑥	1				
⑤	1				
④	1				
③	1	内导体	hPB59-1	镀金	20
②	1	绝缘子	聚四氟乙烯		
①	1	外壳	c3604	镀金	10
序号	数量	部件名称	材质	镀层	备注

旧版图号	日期	签名	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
底图总号	标记	数量	更改单号	签名	日期	KH-MMCX-KE-STM
	设计					0755-83044319
	审核					未注公差 (所有单位均为mm)
	工艺					X. ±0.5
						.X ±0.1
	标准化					.XX ±0.05
	批准					X° ±1°
格式 (1)	制图:		版本: E1			第一张
						共一张
						幅面 A4